

明新學校財團法人明新科技大學 函

地址：30401新竹縣新豐鄉新興路1號
聯絡人：郭人榮
電子信箱：michael2412@must.edu.tw
聯絡電話：(03)559-3142分機3270、3162
傳真電話：(03)5595142

受文者：臺北市立內湖高級工業職業學校

發文日期：中華民國115年1月9日

發文字號：明新（半）字第1150000265號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：1151200004_1_ATTCH1.pdf 附件2.明新科技大學114學年度教師產業研習活動海報1份（1151200004_1_ATTCH1.pdf、1151200004_2_ATTCH2.jpg）

主旨：有關本校辦理114學年度教師產業研習「半導體封裝測試與設備實務應用」培訓課程，請轉知貴校工程專業領域之教師報名參加，活動資訊詳如說明，請查照。

說明：

一、旨揭培訓課程由專家學者與業師共同授課，課授封裝與測試的專業知識及先進封裝所衍生的技術挑戰。在實務應用先規劃學員如何操作晶圓切割機、固晶機、打線機及QFN自動化封裝設備。爾後再訓練學員如何設置功率IC測試系統、檢修電路、測試程式開發及使用晶圓針測機，讓學員充分了解IC元件封裝到測試等一系列核心專業職能與實務應用，檢附研習課程之活動簡章(附件1)及活動海報(附件2)。

二、研習相關資訊：

(一)本研習課程分兩梯次研習時段：

1 . 第一梯次：115年1月19日(星期一)至115年1月30日(星期五)，共10天，上午8時30分至下午4時30分。

內湖高工 1150109



NSAA1156000370

2 . 第二梯次：115年7月13日(星期一)至115年7月24日
(星期五)，共10天，上午8時30分至下午4時30分。

(二)研習地點：本校電子工程系館-210教室、半導體技術中心。

(三)參加培訓人數30人(名額有限滿額為止)。

三、報名方式：

(一)報名時間：即日起至115年1月14日止。

(二)報名網址：<https://forms.gle/jQtvy4DZymReEbBh9>

四、報名洽詢：本校半導體技術中心辦公室郭人榮助理，電話：(03)559-3142分機3270、3162。

正本：全國高級中等學校、各公私立大專校院

副本：本校半導體學院、電子工程系、產學及研究推動中心

